#### Reference 3

Partial Translation:

Japanese Patent Application laid open No. S63-229862

Title of the invention: Method for Manufacturing Thin

Film Pressure Sensor

Application No.: S62-064921

Filing Date : March 19, 1987

Publication Date: September 26, 1988 Inventor : Aki TABATA et al.,

Applicant : Komatsu Ltd.

Ì

For instance, a membrane pressure sensor proposed by the inventor or the present application (which is described in Japanese Patent Application No. S61-111377) comprises a diaphragm 1 formed of stainless steeel, a silicon dioxide (SiO<sub>2</sub>) layer 2 formed as a insulating layer on the surface of the diaphragm 1, a gage portion 6 consisting of a pressure sensitive resistor layer including a n-channel micro crystalline silicone ( $\mu$ c-Si) layer 4 formed above the silicone dioxide layer via ap-channel amorphous silicone carbide as a binder and aluminium wiring patterns 5, and a passivation membrane consisting of silicone dioxide layer 7 for covering and protecting the gage portion 6.

4

⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出頭公開

### ® 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 229862

@Int\_Cl\_1

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和63年(1988) 9月26日

H 01 L 29/84

B - 7733 - 5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

②特 願 昭62-64921

**空出** 頭 昭62(1987)3月19日

母発 明 者 田 畑 亜 紀 神奈川県小田原市小竹794-58 さつきケ丘9-7

⑫発 明 者 田 近 淳 神奈川県平塚市山下508 コーポ湘南202号

 砂発 明 者 補 池 誠 神奈川県平塚市万田18

 砂発 明 者 鈴 木 朝 岳 神奈川県平塚市万田18

⑫発 明 者 稲 垣 宏 神奈川県平塚市万田18

①出 願 人 株式会社小松製作所 東京都港区赤坂2丁目3番6号

②代 理 人 弁理士 木村 高久

明相書

1. 発明の名称

薄膜圧力センサの製造方法

2. 特許請求の範囲

(1)ダイヤフラム上に半導体薄膜からなる感 圧抵抗層のパターンを配設し、センサ部を構成す るようにした薄膜圧力センサの製造方法において、

感圧抵抗層のパターンの抵抗値を測定し、この 測定値に応じて相調用パターンを取拾選択し、零 点調整を行う相調整工程と、

更に、微調用パターンを取拾選択し零点調整を 行う微調整工程とを含むことを特徴とする薄膜圧 カセンサの製造方法。

(2)前記和調用パターンは、湾曲部を有するようにわずかな間隙を有して並行する2つの電極間に配設された実質的幅広のパターンであること

を特徴とする特許研求の範囲第(1) 項記載の静勝 圧力センサの製造方法。

(3)前記徴調用パターンは、互いにかみ合うように配設された2つのくし形電極の間に配設された実質的幅広のパターンであることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の薄膜圧力センサの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、薄膜圧力センサの製造方法に係り、特に零点補償方法に関する。

〔従来技術およびその問題点〕

半導体技術の進歩に伴い、シリコンやゲルマニウム等の半導体のもつピエゾ抵抗効果を利用した半導体圧力センサが近年注目されている。

その1つとして、ステンレスでダイヤフラムを 構成し、このダイヤフラム上に絶縁層を介して感 圧抵抗層としてアモルファスシリコン薄膜等の半 導体薄膜を形成した薄膜型圧力センサが提案され ている。

そして、ゲージ部6の感圧抵抗瘤4は4つの感 圧抵抗層パターンR1~R4から構成されており、 これらに給電するための6つの電極配線パターン E1~E6を有している。このゲージ部を等価回 路で示すと第4図に示す如く、ブリッジ回路を構 成しており、圧力に起因した歪による感圧抵抗磨

たとき、態圧抵抗層パターンR 1 . R 3 はR +  $\Delta$ R、態圧抵抗層パターンR 2 . R 4 はR  $-\Delta$ R となり、電極配線パターンE 2 . E 5 間の電圧 V=2 ( $\Delta$ R  $\angle$  R ) · V inとなる。

このようにして負荷に応じた電圧が出力され、 アンプ部(図示せず)で増幅等の処理がなされ、 外部回路に出力せしめられる。

このようなセンサでは、感圧抵抗菌パターンR1~R4のもつ抵抗菌は全て一定でなければならないが、製造工程においてわずかなばらつきが生じることがある。

そこで、このようなセンサでは、検出精度を高めるために、零点調整がなされるが、適常は、電源とセンサのゲージ部との間に外付け抵抗を付加することによってなされている。

しかしながら、ゲージ部と外付け抵抗との温度 係数が違う場合には、更に温度和慣用抵抗が必要 となり、装置が複雑でかつ大型化するという問題 があり、本発明者らは薄膜圧力センサの製造に際 し、第6図に示す如く感圧抵抗層R1…R4と同 の抵抗値変化によって生じる電極配線パターン E 2 と E 5 との間の電圧変化を検出することによ り圧力を測定するようになっている。

すなわち、無負荷時(歪のない時)、各感圧抵抗間パターンR1~R4の抵抗値はすべて等しく Rとしておく。

仮に、第5図に示す如く圧力Pがダイヤフラム 1に作用したとすると感圧抵抗層パターンR1と R3がダイヤフラムの周辺部に、そして感圧抵抗 層パターンR2とR4とが中央部に配される構造 となっているため、感圧抵抗層パターンR1と R3は圧縮応力を受け、R+ △Rとなる一方、感 圧抵抗層パターンR2とR4は引っ張り応力を受けてR- △Rとなる。

電極配線パターンE1.E6間にVinを印加するものとすると、無負荷時には4つの感圧抵抗層パターンR1,R2,R3,R4はすべて等しい故、電極配線パターンE2.E5間の電位は等しくこれらの間の電圧はV=0である。

従って第5図に示す圧力Pの如き負荷がかかっ

一材料で零点調整用の抵抗RM1…RM7を形成しておき、センサ形成後に、これらの抵抗を取拾 選択あるいはトリミング(修正)することにより、 零点調整を行うという方法を提案している(特願 昭61-249316号)。

木発明は前記実情に鑑みてなされたもので、零点調整が容易で、測定精度の優れた薄膜圧力センサを提供することを目的とする。

### (問題点を解決するための手段)

そこで本発明では、薄膜圧力センサの製造に際し、感圧抵抗層と同一材料で零点調整用の相調パターンと、で変調パターンとを形成しておき、センサ形成後、まず相調パターンを収拾選択して相調整を行い、続いて、微調パターンを収拾選択して微調整を行うようにしている。

望ましくは、零点調整用の各パターンをくの字 状又はコの字状等に清曲せしめて形成することに より実質的線幅を大きくする。

#### (作用)

すなわち、この方法によれば粗調パターンと 数調パターンとを用いることにより、限られた領域の中で、調整ピッチを小刻みにすることができる。 容易に高精度の抵抗値調整ができる。調整に際しても、必要に応じて配線のポンディング位置(電 を選択すればよい。

また、更に微調整が必要な場合には、レーザ等を用い調整用の抵抗パターンを削る等の修正を行うはよい。

配線パターンE1とE3との間に配置された微調用(抵抗)パターンSRとを形成しゲージ部を構成する。電極配線パターンE7はブリッジ解放用電極であり、各パターンの抵抗値測定後、ワイヤポンディングにより電極配線パターンE5と短格

これら粗調用抵抗パターンと微調用抵抗パターンは感圧抵抗層パターンの形成と同時に形成され、調整用電極パターンも電極配線パターンの形成と同一工程で形成される。

なお、相調用抵抗パターンは、第2図に拡大図を示すように夫々調整用電極パターンの間に位置し、パターン幅がくの字の長さすなわちw1 +w2 であり長さは調整用電極パターンの間隙 1/0 に相当する。

これは、同一スペース内に形成されていた従来の長さw。の直線状パターンである調整用抵抗パターン第7図を参照すると明らかなように、パターン幅がw 1 + w 2 > w 0 でパターン長 2 0 が同じであるため1個当りの抵抗値は w 1 + w 2 倍

従って、外付け回路等を用いることなく、容易にオフセット電圧を大幅に低減することができ、 センサ特性の向上をはかることが可能となる。

#### (実施例)

以下、木発明の実施例について、図面を参照 しつつ詳細に説明する。

まず、通常の工程に従って、ステンレスダイヤフラム上に粗調用抵抗パターンと微調用抵抗パターンと微調用抵抗パターンとを含む薄膜圧力センサを作成する。

となり、調整ピッチを小さくすることができる。 ここで 感圧抵抗層パターン(ゲージ)のパター ン帽を a パターン長を l o とし、抵抗値を R と すると、この調整用抵抗パターンの抵抗値は R × a・lo D・Wo であったのがこの相調用パターンでも R・a・lo D・W 1 + W 2 と小さくなっている。

また、微調用抵抗パターンは2つの電極配線パターンをくし状に変形し、その間に形成されているため、パターン幅が更に大きくなっておりに極めて小さな抵抗値をもつ。このくしはりによりにものにし数を増大せしめるようにすれば、更に抵抗値は小さくなる。

このような和調用パターンと微調用パターンとをもつ薄膜圧力センサを形成した後、4つの感圧抵抗圏パターン(ゲージ)R1~R及び和調用抵抗パターン(E4-E6間)と微調用抵抗パターンの抵抗値を測定する。

そして、 R 1 ~ R 4 の値からオフセットを零に するのに必要な補償抵抗値を算出し、その値に合 うように調整用電極を選択し後調用抵抗パターン を使用するか否かも決める。

このようにして、第1図(c) に示す如く、ワイヤボンディングで電極間を短絡する。ここではR2に和調用抵抗パターン(TM)を5ケ加え、R4に微調用抵抗パターンを加えて補償を行っている。

第1図(d) はこのようにして形成された薄膜圧 カセンサのオフセット電圧Aと補正前の薄膜圧力 センサのオフセット電圧Bとの比較図であるが、 この図からも、木発明によればオフセット電圧が 大幅に低減されていることがわかる。

このように、2段階で調整しているため極めて容易に高精度の零点補償が可能となり、極めて測定精度の高い薄膜圧力センサを容易に得ることができる。

なお、実施例では、潮調用抵抗パターンをくの 字状に満曲せしめたが、直線でもよく、また満曲 させる場合にも必ずしもこの形状に限定されるも のではなく、くの字状を複数個連結したジグザグ

#### 4. 図面の簡単な説明

第1回(a) および(b) は、本発明実施例の神 膜圧力センサの零点補償前の状態を示す図(第1回 図(b) は第1回(a) のA-A所面図)、第1回 (c) は同薄膜圧力センサの零点補償後の状態を サ図、第1回(d) は、第1回(c) に示したで表版に カセンサと細正前の薄膜圧力センサの相調用の 電圧の比較図、第2回は、同センサの相違用の でいたが図、第3回(a) および(b) は従りの でいたかセンサを示す図、第4回センサの ので、第6回は零点調整用の抵抗を設けて の可膜圧力センサを示す図、第7回は の可膜圧力センサを示す図である。

1 … ダイヤフラム、 2 … 絶縁圏、 3 … パインダ 圏、 4 … 嚥圧抵抗層、 5 … 電権 配線 パターン、 <u>6</u> … ゲージ部、 7 … 酸化シリコン層、

R 1~R 4 … 感圧抵抗層パターン、E 1 ~E 6 。 E 7 … 電極配線パターン、R M 1 ~ R M 7 … 零点 調整用の抵抗、E M 1 ~ E M 7 … 調整用電極、 状とする等、満曲により全長(実際上はパターン 幅となる)を限られた面積の中で長くするような 形状であれば適宜変形可能である。

また、実施例では、電極間をワイヤボンディングで短絡し電極に直接リード線を半田付する方法を用いたが、リード線取出し用のパッドを有する端子台をダイヤフラム上に貼り付け、選択した電極とパッドをワイヤボンディングで短絡するようにしてもよい。 尚、配線用の端子台位置はダイヤン しょく

#### (発明の効果)

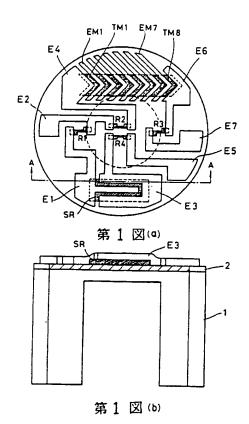
以上説明してきたように、本発明によれば、和調用パターンと後調用パターンとを感圧抵抗圏のパターンと同一工程で形成しておき、薄沢して脱圧して形成しておき、薄沢して脱圧して脱口があるため、変調用パターンを投るには、後調用パターンをおります。

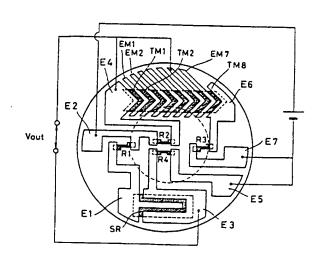
T M 1 ~ T M 8 … 粗調用(抵抗)パターン、 S R … 微調用パターン。

出颗人代理人 木 村 高 久

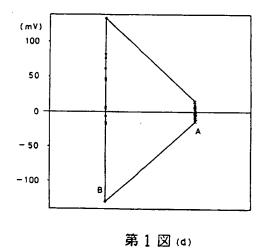


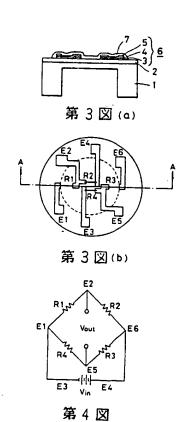
# 特開昭63-229862(5)

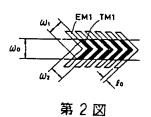




第1図(c)







## 特開昭63-229862(6)

